



# 中華民國專利證書

發明第 I 379076 號

發明名稱：多晶片模組構裝之錫球接合強度測試定位機構及其測試方法

專利權人：國立屏東科技大學

發明人：盧威華、李英杰、郭益成

專利權期間：自2012年12月11日至2028年12月9日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局  
局長

王美花

中華民國

101



年 12

月

11

日

注意：  
專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿之次日起消滅。